(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開番号 特開2000-113954 (P2000-113954A)

(43)公開日 平成12年4月21日(2000.4.21)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	F	I.	-		テーマコート*(参考)
H01R	33/97		н	0 1 R	33/97	P	5 E 0 2 4
H01L	23/32		н	0 1 L	23/32	Α	
H01R	33/76		н	0 1 R	33/76		

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 10 頁)

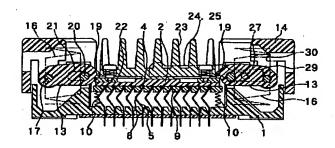
·		
(21)出顧番号	特顧平10-283072	(71) 出願人 000177690
		山一電機株式会社
(22)出顧日	平成10年10月5日(1998.10.5)	東京都大田区中馬込3丁目28番7号
		(72)発明者 阿部 俊司
•		東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一
		(74)代理人 100070323
		弁理士 中畑 孝
		Fターム(参考) 5E024 CA30 CB10
		·
		電機株式会社内 (74)代理人 100070323 弁理士 中畑 孝

(54) 【発明の名称】 I Cソケット

(57)【要約】

【課題】カバーと押え部材又は放熱部材の組立体が I C パッケージの上面及び周囲を広く覆って放熱効果を妨げ、この熱に起因するカバーの反りを助長し、押え効果を減殺する問題、又押え部材又は放熱部材の大きさの変更に対し別々の寸法のカバーを準備せねばならない問題を解決する。

【解決手段】ソケット本体1に押え部材22又は放熱部材23を設け、該押え部材22によりソケット本体1に搭載したICパッケージ2の外部接点4をソケット本体1に設けたコンタクト5に加圧接触せしめるようにしたICソケット又は放熱部材23をICパッケージ2の上面に押し付けて放熱を図るようにしたICソケットにおいて、上記押え部材22又は放熱部材23を並行して延在する一対のアーム24,25間に回動可に支持した。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】ソケット本体に押え部材を設け、該押え部材によりソケット本体に搭載したICパッケージの外部接点をソケット本体に設けたコンタクトに加圧接触せしめるようにしたICソケットにおいて、上記押え部材を並行して延在する一対のアーム間に回動可に支持し、該アームを上記ソケット本体に回動可に支持した押え構造を有するICソケット。

【請求項2】上記ソケット本体の上部に上下動可に設けたアクチェーターを備え、押え部材は該アクチェーターの下降時に上方回動されて押え解除状態を形成し、同上昇時に下方回動されて押え状態を形成することを特徴とする請求項1記載のICソケット。

【請求項3】上記アクチェーターは上記ソケット本体へのICパッケージの搭載を許容するための中央開口を有し、上記押え部材は上記アクチェーターの下降時に上記中央開口を通して上方回動がなされて上記押え解除状態を形成すると共にICパッケージの搭載スペースを開放する構成としたことを特徴とする請求項2記載のICソケット。

【請求項4】ソケット本体に搭載したICパッケージの 上面に接触して放熟状態を形成する放熱部材を備えたI Cソケットにおいて、上記放熱部材を並行して延在する 一対のアーム間に回動可に支持し、該アームを上記ソケ ット本体に回動可に支持した放熱部材取付構造を有する ICソケット。

【請求項5】上記ソケット本体の上部に上下動可に設けたアクチェーターを備え、放熱部材は該アクチェーターの下降時に上方回動されてICパッケージに対する放熱解除状態を形成し、同上昇時に下方回動されて同放熱状態を形成することを特徴とする請求項4記載のICソケット。

【請求項6】上記アクチュエーターは上記ソケット本体へのICパッケージの搭載を許容するための中央開口を有し、上記放熱部材は上記アクチェーターの下降時に上記中央開口を通して上方回動がなされて上記放熱解除状態を形成すると共にICパッケージの搭載スペースを開放する構成としたことを特徴とする請求項5記載のICソケット。

【請求項7】ソケット本体に押え部材を設け、該押え部材によりソケット本体に搭載したICパッケージの外部接点をソケット本体に設けたコンタクトに加圧接触せしめるようにしたICソケットにおいて、上記押え部材を上記ソケット本体に回動可に支持し、他方上記ソケット本体の上部に上下動可に設けたアクチェーターを備え、押え部材は該アクチェーターの下降時に上方回動されて押え解除状態を形成し、同上昇時に下方回動されて押え解除状態を形成し、上記アクチェーターは上記ソケット本体へのICパッケージの搭載を許容するための中央開口を有1 ト記押き部材は上記アクチェーターの下降時に上

記中央開口を通して上方回動がなされて上記押え解除状態を形成すると共にICパッケージの搭載スペースを開放する構成としたことを特徴とするICソケット。

【請求項8】ソケット本体に搭載したICパッケージの上面に接触して放熱状態を形成する放熱部材を備えたICソケットにおいて、上記放熱部材を上記ソケット本体に回動可に支持し、他方上記ソケット本体の上部に上下動可に設けたアクチェーターを備え、放熱部材は該アクチェーターの下降時に上方回動されて放熱解除状態を形成し、同上昇時に下方回動されて放熱状態を形成し、上記アクチェーターは上記ソケット本体へのICパッケージの搭載を許容するための中央開口を有し、上記放熱部材は上記アクチェーターの下降時に上記中央開口を通して上方回動がなされて放熱解除状態を形成すると共にICパッケージの搭載スペースを開放する構成としたことを特徴とするICソケット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はICソケットに付属 20 せるIC押え構造又はIC放熱構造に関する。

[0002]

【従来の技術と発明が解決しようとする課題】上記IC 押え構造としては特公平3-68513号に示すよう に、ソケット本体の一端に押えカバーの一端を回動可に 取り付け、この押えカバーに押え部材を回動可に設けた ものが知られている。

【0003】然しながら、上記ICソケットはカバー及び押え部材の組立体がICパッケージの上面及び周囲を広く覆って放熱効果を妨げ、この熱に起因するカバーの反りの問題を助長し、押え効果を減殺する。又押え部材の大きさの変更に対し別々の寸法のカバーを準備せねばならない。

【0004】これらの欠点は本発明による一対の並行して延びる回動アーム間に押え部材を回動可に架橋支持する構成によって有効に解消できる。

【0005】又ICソケットにおけるICパッケージの 放熱構造としては特許第2656901号に知られるよ うに、ソケット本体の一端に押えカバーの一端を回動可 に取り付け、この押えカバーの中央部に穿けた開口内に 放熱部材を固定的に取り付け、開口から内方へ突出する 部位をICパッケージの上面に接触させている。

【0006】然しながら、上記ICソケットにおいては カバーの下方回動にともない放熱部材の一端が先行して ICパッケージの上面に接し、ICパッケージの片上 り、これに伴なう位置ずれ、更にはICパッケージの外 部接点又はコンタクトの変形の何れかが生ずる問題を有 している。

状態を形成し、上記アクチェーターは上記ソケット本体 【0007】更には押えカバーと放熱部材の組立体が I への I Cパッケージの搭載を許容するための中央開口を Cパッケージの上面及び周囲を広く覆って放熱効果を妨 有し、上記押え部材は上記アクチェーターの下降時に上 50 げ、この熱に起因するカバーの反りの問題を助長し、 I

Cパッケージの上面に対する放熱部材の接触不良を生じ 放熱効果を悪化する。又放熱部材の大きさの変更に対し 別々の寸法のカバーを準備せねばならない。

【0008】これらの欠点は本発明による一対の並行し て延びるアーム間に放熱部材を回動可に架橋支持する構 成によって有効に解消できる。

【0009】又特公平6-105630号に示す如く、 ソケット本体に対し垂直に上下動するアクチェーターを 設けてICパッケージの位置決めレバーやコンタクトを 開閉するソケットが多用されているが、本発明はこの上 10 下動するアクチェーターと協働して押え部材又は放熱部 材を有効に機能させることができるICソケットを提供 する。

[0010]

【課題を解決するための手段】詳述すると、本発明はソ ケット本体に押え部材を設け、該押え部材によりソケッ ト本体に搭載したICパッケージの外部接点をソケット 本体に設けたコンタクトに加圧接触せしめるようにした ICソケットにおいて、上記押え部材を並行して延在す る一対のアーム間に回動可に支持し、該アームを上記ソ ケット本体に回動可に支持した押え構造を有するICソ ケットを提供する。

【0011】この押え構造により一対のアーム間に充分 な放熱空間を確保し、前記熱によるカバーの反り、この 反りに伴なう押え不全の問題を有効に解消する。

【0012】又一対のアームはサイズの異なるICソケ ットに適合する間隔を持って組付けることができ、これ によりサイズの異なる押え部材の支持に使用することが でき、経済的である。

【0013】又本発明は上記ソケット本体の上部に上下 動可に設けたアクチェーターを備え、上記押え部材は該 アクチェーターの下降時に上方回動されて押え解除状態 を形成し、同上昇時に下方回動されて押え状態を形成す るICソケットを提供する。

【0014】又本発明は上記アクチェーターに上記ソケ ット本体へのICパッケージの搭載を許容するための中 央開口を設け、上記押え部材は上記アクチェーターの下 降時に上記中央開口を通して上方回動がなされて上記押 え解除状態を形成すると共にICパッケージの搭載スペ ースを開放する構成としたICソケットを提供する。

【0015】上記ICソケットにより、アクチェーター をロボットにより容易に上下動操作しつつ、このアクチ ェーターを押え部材に有効に作用させて、その機能を適 切に発揮させることができ、又アクチェーターの中央開 口を通してICパッケージをソケット本体に搭載する目 的も支障なく達成できる。

【0016】又本発明はソケット本体に搭載した I Cパ ッケージの上面に接触して放熱状態を形成する放熱部材 を備えたICソケットにおいて、上記放熱部材を並行し て延在する一対のアーム間に回動可に支持し、該アーム 50 台9はばね10に抗し下降し、ばね10の復元力により

を上記ソケット本体に回動可に支持した放熱部材取付構 造を有するICソケットを提供する。

【0017】この放熱構造により一対のアーム間に充分 な放熱空間を確保し、前記熱によるカバーの反り、この 反りに伴なう押え不全の問題を有効に解消する。

【0018】又一対のアームはサイズの異なるICソケ ットに適合する間隔を以って組付けることができ、これ によりサイズの異なる放熱部材の支持に使用することが でき、経済的である。

【0019】又本発明は上記ソケット本体の上部に上下 動可に設けたアクチェーターを備え、放熱部材は該アク チェーターの下降時に上方回動されてICパッケージに 対する放熱解除状態を形成し、同上昇時に下方回動され て同放熱状態を形成するICソケットを提供する。

【0020】又本発明は上記アクチュエーターに上記ソ ケット本体へのICパッケージの搭載を許容するための 中央開口を設け、上記放熱部材は上記アクチェーターの 下降時に上記中央開口を通して上方回動がなされて上記 放熱解除状態を形成すると共にICパッケージの搭載ス ペースを開放する構成としたICソケットを提供する。

【0021】上記ICソケットにより、アクチェーター をロボットにより容易に上下動操作しつつ、このアクチ ェーターを放熱部材に有効に作用させて、その機能を適 切に発揮させることができ、又アクチェーターの中央開 口を通してICパッケージをソケット本体に搭載する目 的も支障なく達成できる。

[0022]

【発明の実施の形態】図1乃至図11において、1は平 面視略方形の絶縁材から成るソケット本体、2はICパ ッケージであり、該ICパッケージ2はソケット本体1 の上面中央部に形成された I C搭載スペース 3 に搭載 し、ICパッケージ2の外部接点4をソケット本体1が 保有せるコンタクト5に接触せしめる。

【0023】ICパッケージ2はその底面に多数の外部 接点4を有し、該外部接点4は導電ボール又は導電箔又 は導電突起等で形成されている。

【0024】他方コンタクト5は上記外部接点4に対応 する配置を以ってソケット本体1の底壁に圧入等して植 設され、該植設部から上方へ延びる接触片部6と、植設 部から底壁下方へ突出する端子部7とを有する。 40

【0025】上記コンタクト5は細長い導電条片からな り、その上部で接触片部6を、下部で端子部7を夫々形 成している。

【0026】接触片部6は一方側へ突出する曲げ部8を 有し、これにより上下方向へ弾性的に撓むことができ、 又側方へ弾性的に撓むことができる。

【0027】上記IC搭載スペース3内にはICパッケ ージ2を載置するIC搭載台9を設け、該IC搭載台9 をばね10により上下動可に支持する。従って I C 搭載 5

上昇し一定レベルにおいて待機状態を形成している。

【0028】上記IC搭載台9にコンタクト5及び外部接点4に対応した多数の貫通孔11を設け、この貫通孔11内にコンタクト5の先端、即ち接触片部6の先端を下から挿入する。接触片部6の先端はIC搭載台9の上面より突出しないように挿入深さを設定しつつ、貫通孔11の内壁により位置規制して外部接点4との正確な対応状態を形成する。

【0029】ICパッケージ2はIC搭載台9の各コーナー部に設けた定規部材12に案内されつつ、同搭載台 109の上面に載置され、これによって各コンタクト5の先端部と各外部接点4とを正確に対向せしめる。

【0030】図2乃至4と図6乃至8に示すように、上記搭載台9の上面に載置されたICパッケージ4を下方へ押圧すると、同パッケージ4と一緒にIC搭載台9が下降する。

【0031】この結果コンタクト5の先端が外部接点4に突き当てられ、ICパッケージ2及びIC搭載台9の下降が進行するに伴ない、接触片部6に圧縮力が加わってこれを弾力に拡し側方へ撓ませて弾力を蓄え、該接触 20片部6の復元力によって接触片部6の先端部を外部接点4に弾力的に加圧接触せしめる。

【0032】この加圧接触を招来せしめ且つ保持する手段として、ICパッケージ2の対向する二辺又は四辺の上面に係合する複数のラッチ13と、該ラッチ13を係合位置と係合解除位置に作動せしめるアクチェーター14とを備える。

【0033】上記アクチェーター14はソケット本体1の上部に上下動可に被装され、その中央部にIC搭載スペース3と対応する中央開口15を有する。

【0034】換言するとアクチェーター14は図1,図5に示すように、中央開口15を有する枠形部材によって形成し、アクチェーター14をソケット本体1との間に介装したばね16によって弾持する。

【0035】例えばアクチェーター14を形成する枠形部材の各コーナー部を上記ばね16によって弾持する。 アクチェーター14は該ばね16に抗し垂直に下降し、 同ばねの復元力によって垂直に上昇する。

【0036】上記ラッチ13は上記アクチェーター14の上下動と連動して係合位置と係合解除位置とに作動し、この係合位置において後記する押え部材22又は放熱部材23とICパッケージ2とIC搭載台9に押下力を与え、夫々をばね10に拡し下降せしめる。

【0037】具体例として、上記ラッチ13をアクチェーター14たる枠形部材の枠壁の内側に配しラッチ13の外端部を連結軸17によってアクチェーター14の枠壁に回動可に支持すると共に、内端部を図5,図6等に示す滑り子18によって遊動可に支持する。

【0038】この遊支構造の一例として、ラッチ13の なされて上記押え解除状態を形成すると 内端部にピン20を貫設し、このピン20の両端をラッ 50 ケージ2の搭載スペース3を開放する。

チ13の側面より突出させて上記滑り子18を形成し、ピン20の両端、即ち滑り子18をソケット本体1に設けたカム孔21に滑合する。

【0039】滑り子18とカム孔21はラッチ13の内端の内外への移動を案内する案内手段を形成している。 上記滑り子18をソケット本体1側に設け、カム孔21 をラッチ13側に設けることができる。

【0040】図4、図8に示すように、アクチェーター14が上昇している時、これに追随してラッチ13の外端が連結軸17により引き上げられ、同時にラッチ13の内端が滑り子18とカム孔21に案内されてIC搭載スペース3内へ移動しつつ下方へ回動し、これにより係止爪19がICパッケージ2の上面に重ねられた後記する押え部材22又は放熱部材23の上面縁部に係合しつつ、三者22、2、9又は23、2、9をばね10に拡し下方へ押し下げ、前記コンタクト5と外部接点4の加圧接触が得られる。

【0041】該押え部材22は図12,図13に示すように、その中央部を並行して延在する一対のアーム24,25の自由端部間に軸26により回動可に架橋支持し、該アーム24,25の基端部を上記ソケット本体1の一端に軸27により回動可に支持する。アーム24,25はばね31により下方回動方向へ付勢している。

【0042】又図5乃至図8に示すように、放熱部材23を並行して延在する一対のアーム24,25の自由端部間に軸26により回動可に支持し、該アーム24,25の基端部を上記ソケット本体1の一端部に軸27によりに回動可に支持する。上記アーム24,25はばね31により下方回動方向へ付勢している。

【0043】好ましくは、上記押え部材22及び放熱部材23は軸26により遊動可に支持する。例えば軸26の両端をアーム24,25の自由端に設けた孔28に遊合し、孔28の許容する範囲において押え部材22又は放熱部材23は自由に遊動できるようにする。図1乃至図4に示すように、上記ソケット本体1の上部に上下動可に設けた前記アクチェーター14を備え、押え部材22は該アクチェーター14の下降時に上方回動されて押え解除状態を形成し、同上昇時に下方回動されて押え状態を形成する。

0 【0044】同様に、放熱部材23は上記アクチェーター14の下降時に上方回動されてICパッケージ2に対する放熱解除状態を形成し、同上昇時に下方回動されて同放熱状態を形成する。

【0045】前記の如く、上記アクチェーター14は上記ソケット本体1のIC搭載スペース3へのICパッケージ2の搭載を許容するための中央開口15を有し、上記図1乃至図4に示す押え部材22は上記アクチェーター14の下降時に上記中央開口15を通して上方回動がなされて上記押え解除状態を形成すると共に、ICパッケージ2の搭載スペース3を開放する。

.7

【0046】同様に、図5万至図8に示す放熱部材23 は上記アクチェーター14の下降時に上記中央開口15 を通して上方回動がなされて上記放熱解除状態を形成す ると共にICパッケージ2の搭載スペース3を開放する。

【0047】上記の如く、アクチェーター14の上下動と連動してアーム24,25が軸27を支点として上下に回動すると同時に、押え部材22又は放熱部材23が上下に回動する。

【0048】上記アクチェーター14とアーム24,25とを連動させるための手段として、例えば上記アーム24,25の基端から受圧部29を突設し、他方アクチェーター14の枠壁に上記受圧部29と対応する加圧部30を設け、図3及び図7に示すように、アクチェーター14の枠壁をロボット又は手指により押下げ操作して下降させた時に、加圧部30が受圧部29を押し下げ、これにより図2,図6に示すように、アーム24,25がばね31に抗し押え部材22及び放熱部材23と一緒に上方へ回動し、略直立状態を形成する。該アーム24,25の回転角は略90度付近に設定する。

【0049】アーム24,25はその軸支部付近の外側面がアクチェーター14の中央開口15の内面、即ち中央開口を形成する枠壁の内面に当接して回動を阻止され、上記直立状態を保つ。この結果、IC搭載スペース3を略完全に開放し、ICパッケージ2を垂直方向において容易に装脱可能とする。

【0050】又図3,4及び図7,8に示すように、アクチェーター14の枠壁に与えていたロボット又は手指による押下げ力を解除すると、アクチェーター14はばね16により自動的に上昇し、これに伴ないアーム24,25はばね31の引張力と自重により押え部材22及び放熱部材23と一緒に下方へ回動し、押え部材22又は放熱部材23をICパッケージ2の上面に重ねる。

【0051】他方上記アクチェーター14の上昇に連動して、ラッチ13の外端が上方へ引き上げられ、これに伴ないラッチ13の内端に設けた係止爪19がIC搭載スペース3内へせり出しつつ下方へ回動して、上記押え部材22の上面縁部又は放熱部材23の上面縁部に係合し、保止爪19の下方回動の進行に伴ない、押え部材22又は放熱部材23とICパッケージ2とIC搭載台9に押下げ力を与え、これらをばね10に抗し下降せしめる。この結果、前記外部接点4とコンタクト5との加圧接触が得られる。

【0052】図1乃至図8においては、一個の押え部材22と一個の放熱部材23を設けた場合を例示したが、図9乃至図11は二個の押え部材22と二個の放熱部材23を備えたICソケットを例示している。この場合、前記アーム24,25の対を二対使用し、一対のアーム24,25の基端を軸27によりソケット本体1の一端に回動可に支持すると共に、他の一対のアーム24,250

5の基端を軸27によりソケット本体1の他端に回動可に支持し、各対のアーム24,25の自由端間に一対の押え部材22又は放熟部材23を夫々架橋支持する。

【0053】各対のアーム24,25はアクチェーター14の上下動に伴ない、同アクチェーター14の対向する二辺の枠壁によって押下げ又は押下げ解除されて上下に回動する。各対のアームの構造とアクチェーター14との連動構造は前記の通りである。

【0054】図14,図15はアーム24,25を下方回動して押え部材22又は放熱部材23をICパッケージ2に作用させる場合に、下方回動したアーム24,25の自由端部をロックレバー32によりソケット本体1に係合して押え部材22による押え状態、又は放熱部材23による放熱状態を保持する例を示している。

【0055】上記ロックレバー32はアーム24,25に回動可に軸支するか、又はソケット本体1に回動可に軸支し、ばねにより係合方向に付勢し、アーム24,25をばね34に拡し下方回動した時にロックレバー32による係止状態が自動的に形成されるようにしている。

【0056】上記ロックレバー32はその受圧部33を 既述したアクチェーター14の下降時に押圧して上記係 止を解除する。これによってアーム24,25はばね3 4の弾力に従い上方へ回動し、IC搭載スペース3を開 放する。

【0057】図14,図15の例示においても、アーム24,25及び押え部材22又は放熱部材23は、アクチェーター14の中央開口15を通して上下に回動する構造を採ることができる。

【0058】図5乃至図9は押え部材22に放熱部材23を設けた場合を例示している。換言すると押え部材22と放熱部材23の双方をアーム24,25を介してソケット本体1に上下回動可に取付けた場合を例示している。押え部材22の各コーナ部に放熱部材23の各コーナ部を螺子35により一体に組付けると共に、眩螺子35に巻装したばね36により放熱部材23を押え部材22に押し付けるように弾持すると共に、放熱部材23がばね36に抗し押え部材22から上方へ離間する方向へ移動可能にする。

【0059】上記押え部材22は中央開口37を有し、)上記放熱部材23はその下面中央部に上記中央開口37 を通しICパッケージ2の上面中央部に加圧接触する受 熱ランド部38が突設されている。

【0060】図8に示すように、アーム24,25が下方回動された時に、図2乃至図4に示すように、押圧部材22が下方回動されてICパッケージ2の上面周縁部を下方へ押圧すると共に、放熱部材23の受熱ランド部38がICパッケージ2のICチップが埋設された上面中央部に加圧接触する。

【0061】即ちラッチ13が押え部材22の上面縁部に係合して該押え部材22をばね16の復元力により下

10

o

方へ押圧することにより、押え部材22がICパッケージ2の上面縁部に加圧接触し、同時に放熱部材23の受熱ランド部38がばね36によりICパッケージ2の上面中央部に加圧接触する。この時放熱部材23はばね36を圧縮しつつ上方へ移動され、ばね36の復元力でICパッケージ2の上面への加圧接触力が高められる。

【0062】次に図16,図17は押え部材22又は放 熱部材23を支持するアーム24,25と、アクチェー ター14とをリンク39を介して連動するように連結し た場合を例示している。

【0063】図示のように、アーム24,25を軸27を介してソケット本体1に回動可に支持すると共に、該軸27から突出するアーム24,25の後端をリンク39の一端に軸40を介し回動可に支持し、該リンク39の他端を軸41によりアクチェーター14の枠壁に設けた長孔42に遊合する。

【0064】図16に示すように、アクチェーター14が上昇している時、軸41が長孔42の下端により上方へ引き上げられつつ、軸41を介してリンク39が上方へ引き上げられ、これに伴ないアーム24,25の後端20が上方へ引き上げられ、この結果アーム24,25の自由端側と押え部材22又は放熱部材23が軸27を支点として下方へ回動され、ICパッケージ2の上面に加圧接触する。

【0065】又図17に示すようにアクチェーター14をばね16に抗し下降操作すると、軸41が長孔42の上端により押し下げられつつ、リンク39が軸41を介して下方へ押し下げられ、この結果アーム24,25の自由端側と押之部材22又は放熱部材23が軸41を支点としてばね31に抗し回動し、アクチェーター14の30中央開口15を通し起立状態となり、ICパッケージの搭載スペース3を開放する。

[0066]

【発明の効果】前記の通り、従来のICソケットはカバーと押え部材又は放熱部材の組立体がICパッケージの上面及び周囲を広く覆って放熱効果を妨げ、この熱に起因するカバーの反りの問題を助長し、押え効果を減殺する。又押え部材又は放熱部材の大きさの変更に対し別々の寸法のカバーを準備せねばならない。

【0067】これらの欠点は本発明による一対の並行して延びる回動アーム間に押え部材又は放熱部材を回動可に架橋支持する構成によって有効に解消できる。

【0068】即ち、一対となるアーム間に充分な放熱空間を確保し、前記熱によるカバーの反り、この反りに伴なう押え不全又は放熱不全の問題を有効に解消する。

【0069】又対となるアームはサイズの異なるICソケットに適合する間隔を以って組付けることができ、これによりサイズの異なる押え部材又は放熱部材の支持に使用することができ、経済的である。

【0070】又ICソケットにおけるICパッケージの 50

放熱構造としては特許第2656901号に知られるように、ソケット本体の一端に押えカバーの一端を回動可

に取り付け、この押えカバーの中央部に穿けた開口内に 放熱部材を固定的に取り付け、開口から内方へ突出する 部位をICパッケージの上面に接触させている。

【0071】然しながら、上記ICソケットにおいては カバーの下方回動にともない放熱部材の一端が先行して ICパッケージの上面に接し、ICパッケージの片上 り、これに伴なう位置ずれ、更にはICパッケージの外 部接点又はコンタクトの変形の何れかが生ずる問題を有 している。

【0072】この欠点は本発明による一対の並行して延びるアーム間に放熱部材を回動可に架橋支持する構成によって有効に解消できる。

【0073】又前記の通り、特公平6-105630号に示す如く、ソケット本体に対し垂直に上下動するアクチェーターを設けてICパッケージの位置決めレバーやコンタクトを開閉するソケットが多用されているが、本発明はこの上下動するアクチェーターと協働してアクチェーターの中央開口を通してのICパッケージの装脱作業を適正に行なわせながら、押え部材又は放熱部材によって、押え目的と放熱目的とが有効に達成される。

【図面の簡単な説明】

【図1】押え部材を備えたICソケットの平面図。

【図 2 】押え部材の開放状態を示す I Cソケットの断面図。

【図3】押え部材が下方回動されてICバッケージの上面に重ねられた加圧前の状態と、ラッチの係合直前の状態を示す断面図。

【図4】ラッチが押え部材に係合し、押え部材が I Cパッケージを押圧した状態を示す I Cソケットの断面図。

【図 5】押え部材と放熱部材を備えた I Cソケットの平面図。

【図 6 】押え部材と放熱部材の開放状態を示す I C ソケットの断面図

【図7】押え部材と放熱部材が下方回動されて I Cパッケージの上面に重ねられた状態と、ラッチの係合直前の状態を示す断面図。

【図8】ラッチが押え部材と放熱部材の組立体に係合 し、放熱部材及び押え部材が I Cパッケージを押圧した 状態を示す I Cソケットの断面図。

【図9】押え部材又は放熱部材を一対設けた例を示す I Cソケットの平面図。

【図10】上記図9における押え部材又は放熱部材の開放状態を示すICソケットの断面図。

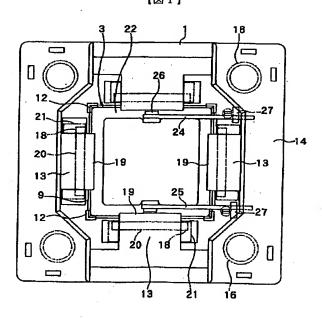
【図11】図10における押え状態を示すICソケットの断面図。

【図12】押え部材又は放熱部材を支持するアーム構造 を示す斜視図。

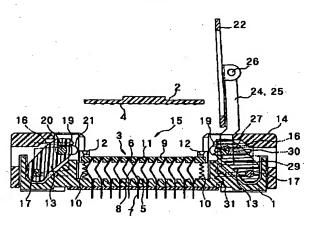
【図13】上記アーム構造における押え部材又は放熱部

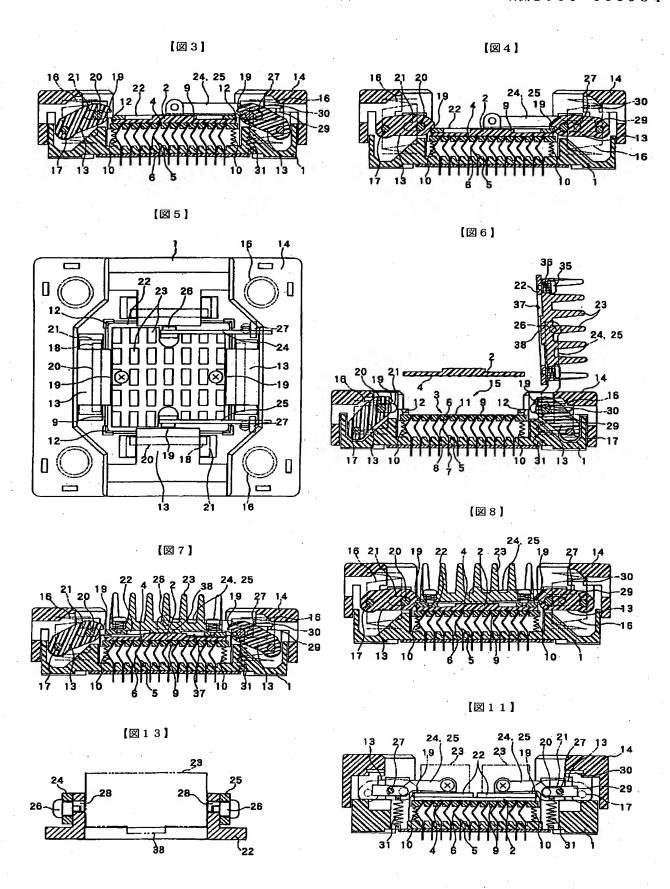
	.11			12
材の軸	支部の断面図。		1 7	ラッチ連結軸
【図14】上記アームのロック構造の一例を示す側面			18	滑り子
図。			19	保止爪
【図 1	5】上記アームのロック構造の他例を示す側面		2 0	ピン
図。	• • • •		2 1	カム孔
【図 1	6】上記アームとアクチェーターの連動構造の他		2 2	押え部材
例を示す断面図であり、アームのした方回動状態を示			2 3	放熱部材
す。			2 4	アーム
【図17】図16におけるアームの上方回動状態を示す			2 5	アーム
断面図である。		10	26	軸(押え部材と放熱部材回動用)
【符号	の説明】		2 7	軸 (アーム回動用)
1	ソケット本体		2 8	長孔
2	ICパッケージ		2 9	アーム受圧部
3	IC搭載スペース		3 0	加圧部
4	IC外部接点		3 1	ばね
5	コンタクト		3 2	ロックレバー
6	コンタクト接触片部		33	ロックレバー受圧部
7	コンタクト端子部		3 4	開放ばね
8	コンタクト曲げ部		3 5	螺子
9	IC搭載台	20	3 6	ばね
10	IC搭載台支持ばね		3 7	中央開口
1 1	I C搭載台貫通孔		3 8	受熱ランド部
1 2	IC搭載台定規部材		3 9	リンク
1 3	ラッチ		4 0	軸
1 4	アクチェーター		4 1	中由
1 5	中央開口部		4 2	長孔
16	アクチェーター支持ばね		P	

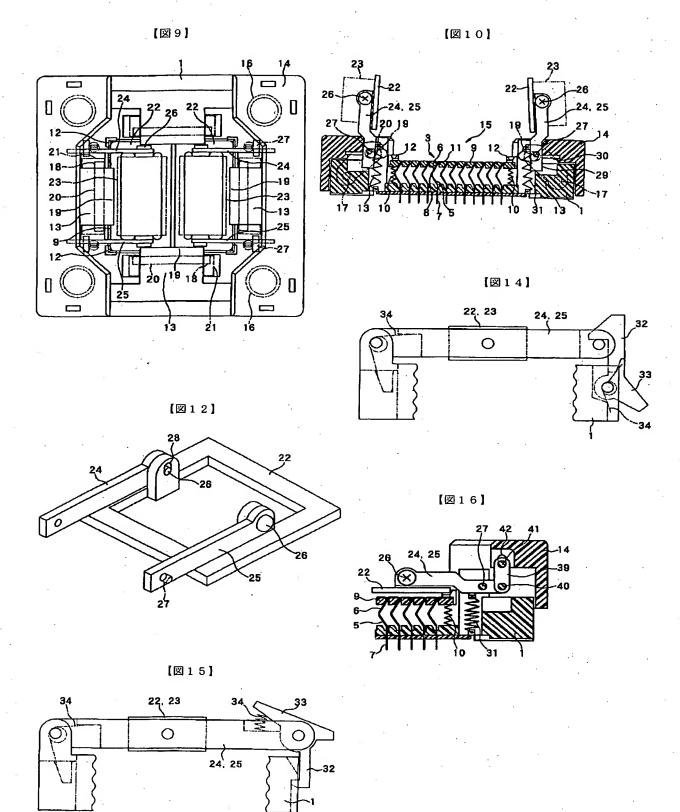
[図1]



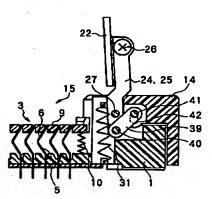
【図2】







【図17】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.